

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2026-006

## 浙江大华技术股份有限公司

### 关于分拆所属子公司至香港联交所主板上市的进展公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）将分拆所属子公司浙江华睿科技股份有限公司（以下简称“华睿科技”）至香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次分拆”）。公司分别于2025年11月17日和2025年11月28日召开第八届董事会第十八次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈浙江大华技术股份有限公司关于分拆所属子公司浙江华睿科技股份有限公司至香港联交所主板上市的预案〉的议案》及其他与本次分拆相关的议案，具体内容请详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

华睿科技于2026年1月19日向香港联交所递交了首次公开发行股票并在香港联交所主板上市的申请资料，并将刊登于香港联交所网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）。前述申请资料是华睿科技按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）和香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本并未定稿，且所载资料可能会适时作出更新及修订。

结合相关规则要求及公司实际情况，公司已与部分股东签订表决权委托协议，保证本次分拆完成后，公司作为华睿科技控股股东的地位不发生变化。华睿科技本次发行上市事项尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关监管机构的批准或备案，能否通过上述审核以及通过相关审核的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2026 年 1 月 20 日